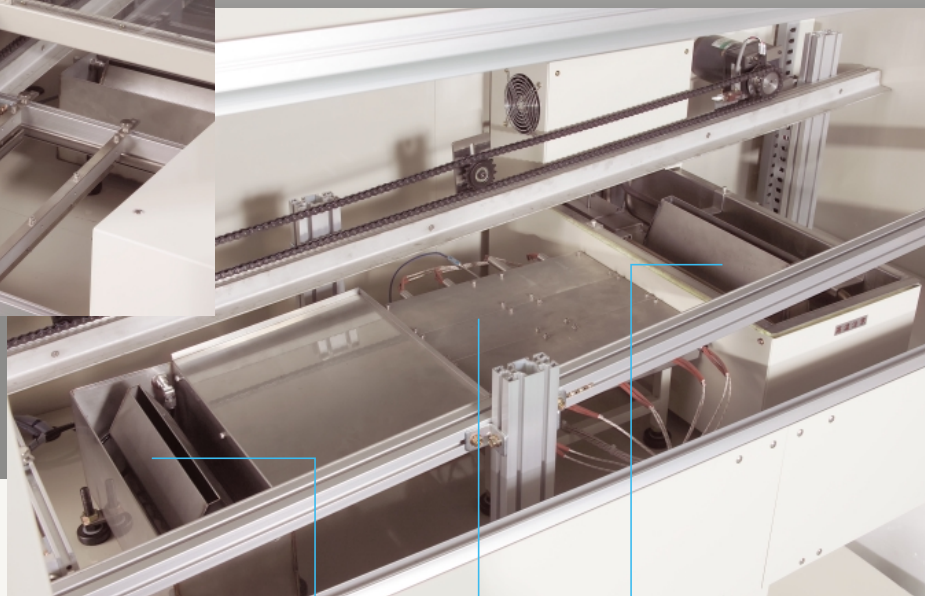


基板の確実な半田付けを省スペースで実現！



◀プリント基板キャリア及び操作パネル



フラクサー → プレヒーター → 半田槽

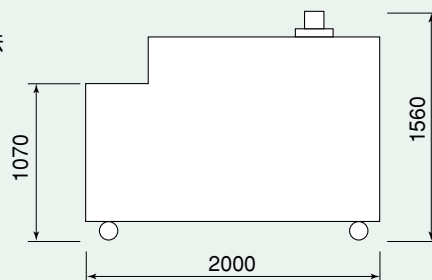
仕 様

- 外形寸法 L2000mm×W750mm×H1560mm
- 装置重量 約400kg（半田含む）
- 半田重量 約110kg
- 電 源 AC200V 三相 8.1kW
- ヒーター容量 半田槽 5.4kW（1.8kW×3本）
プレヒーター 2.7kW（0.3kW×9本）
- フラクサー 発泡式
- 適応基板サイズ 幅250mm×長さ300mm

平面寸法



側面寸法



アジア電子工業株式会社 ASIA ELECTRONICS CO.,LTD.

本社・工場

〒189-0025 東京都東村山市廻田町1-19-35
TEL 042-395-1811（代） FAX 042-395-1813
E-mail : aec@aqua.gr.jp
URL : <http://www.aqua.gr.jp/~aec/>

* 仕様・外観等は性能向上のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。